台灣精材股份有限公司人才培育獎助學金申請書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 陳彥筑 | | 身分證字號 | |  | | 出生日期 | | |  | | （相片） | |
|  |  | | 學號 | |  | | 年級 | | |  | |
|  |  | | 緊急聯絡人電話 | |  | | 關係 | | |  | |
| 聯絡方式 | 通訊地址 |  | | | | | | | | | |  | |
| 電子信箱 |  | | | | | | | | | | | |
| 住宅電話 |  | | | | 手機 | |  | | | | | |
| 學歷 | 大學學位 | 學校名稱 | | 科系 | | 年制 | | 區分 | | 起訖 | | | 畢（肄）業 |
|  | |  | |  | | 日/夜/  在職專班 | |  | | | 畢、肄 |
|  | / - / | | | | |  | |  | | | | | |
| 家庭狀況 | 稱謂 | 姓名 | | 任職或  就讀學校 | | 稱謂 | | 姓名 | | | 任職或就讀學校 | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| □ 本人證明以上所填寫之資料均屬實，如有不實者，將依本辦法之規定取消申請資格。  □ 本人已詳盡閱讀本獎學金辦法，願意遵守相關規定  □ 本人同意本公司查核申請之任何相關資料。 | | | | | | | | | | | | | |
| 申請人簽名 | |  | | | | 填寫日期 | | |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 檢附文件自我確認表 | |
| □本獎學金申請表(含身分證、學生證正反面影本、銀行封面存摺影本)  □自傳(500字以上，須含家庭狀況、個人優劣勢、研究計畫來自我規劃等說明)  □學生證及身分證正反面影本各乙份(請印在同一頁)  □碩一生提供大學歷年成績單正本、碩二生提供上一學期之成績單 (需含學業成績平均分數、排名，並加 蓋學校印信)  □教授推薦函乙份  □其他有利審查之資料(如參與競賽、各類證照、證書證明)  □若為清寒家庭、低收入戶者，請檢附低收入戶證明 | |
| 學生本人帳戶存摺封面影本浮貼處 | |
|  | |
| 身分證影本浮貼處(正面) | 身分證影本浮貼處(反面) |
|  |  |
| 學生證影本浮貼處(正面) | 學生證影本浮貼處(正面) |
|  |  |